

2019年11月吉日

## 高機能セラミックス展 交流懇親会 参加のご案内

日本最大のセラミックス展「第4回 高機能セラミックス展」内で、下記の通り交流懇親会を開催いたします。参加無料で、軽食をご用意させていただきますので、情報交換や新たなビジネスを開拓するためのきっかけとして積極的にご参加いただければ幸いです。

- 日 時 : 2019年12月4日(水) 18:00 - 19:30 (軽食をご用意させていただきます)
- 会 場 : 幕張メッセ 4ホール (高機能セラミックス展 会場内 特設会場)
- 主 催 : (一社)日本ファインセラミックス協会(JFCA) / 東京工科大学
- 協 力 : リード エグジビション ジャパン(株)
- 参加費用 : 無料(事前申込制)
- 定 員 : 150名(先着順ですので、お早めにお申込ください)
- 参加対象 : 高機能セラミックス展の出展社・来場者  
JFCA 会員・CMC シンポジウムの参加者

参加希望の方は、下記よりお申込みください。

[https://regist.reedexpo.co.jp/expo/FPDK/?lg=jp&tp=pub\\_semi&ec=ALL](https://regist.reedexpo.co.jp/expo/FPDK/?lg=jp&tp=pub_semi&ec=ALL)

本件に関するお問合せ先: リード エグジビションジャパン(株) 担当: 弟子丸(でしまる)

TEL: 03-3349-8568 e-mail: [deshimaruh@reedexpo.co.jp](mailto:deshimaruh@reedexpo.co.jp)

### 幕張メッセ 会場図

